

Nota de prensa

Telefónica coloca con éxito un bono de 750 millones de euros

- Con esta operación, la compañía da continuidad a su estrategia de gestionar proactivamente la deuda manteniendo una base inversora diversificada y sólida.

Madrid, 18 de junio de 2025. Telefónica ha colocado hoy con éxito un bono sénior por importe de 750 millones de euros, con vencimiento a 10 años y un cupón anual de 3,941%.

La emisión, con fecha de vencimiento en junio de 2035, ha sido muy bien recibida por los inversores institucionales, alcanzando un libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que supone una demanda de más de tres veces sobre el tamaño previsto. Esto ha permitido ajustar las condiciones reduciendo considerablemente el spread (diferencial) sobre la curva swap respecto a las indicaciones iniciales en aproximadamente 38 puntos básicos. La base inversora ha sido altamente diversificada, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90% del total.

El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 25 de junio.

La operación de hoy se enmarca en el objetivo de la compañía de gestionar proactivamente la deuda manteniendo una base inversora diversificada y sólida, y da continuidad a las dos operaciones cerradas el pasado mes de enero, una emisión de deuda senior por importe de 1.000 millones y la refinanciación del crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.

A cierre de marzo, Telefónica tenía cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 11,5 años.

Telefónica, S.A.

Dirección de Comunicación Corporativa

email: prensatelefonica@telefonica.com

saladeprensa.telefonica.com